## (1) Model description : RNN

在這次作業中,我處理DATA的方式,是將LABEL跟MFCC按照相同的句子整理對齊好後,然後寫一個函式,可以按照幾個PHONE為單位切成一筆DATA,同時也就是Time Step的長度.

比如輸入50,就會將每一筆句子按照50個Phone為一單位切成一個Array,而尾巴不足50的部分會補39維的全零Array當作Feature,因此每一筆句子都變成了所選擇的Time Step的倍數;而Label Data,在第一步時先將48個Phone轉成了39個,原本應該是39維的one hot向量,但是有句子不夠要補零的部分,因此多出一維變成了40維:

Input Shape = ( Data數 , Time\_Step , 39 ) Output Shape = ( Data數 , Time\_Step , 40 )

Data數依照裁切長度,如果選擇越短的裁切,總DATA的數量也會相應上升,但是句子比較短,這對於RNN的橫向傳遞來說好像是不利的吧?而當時直覺的想法是,感覺一句人話,句子開頭的發音,跟句子中段或結尾的發音通常本來也就沒甚麼關係吧?所以我只要能夠擷取一個發音附近的音也就足夠提升辨識度了吧!只是不太確定到底需要擷取的一段話應該要幾個Phone,所以就使用了能夠自由選擇輸入擷取長度的方式來完成作業。

在RNN的初次嘗試中,使用KERAS實現了三層RNN,units數量皆為256個,而每一層後面都使用LeakyRelu為激活函數.會想選LeakyRelu的原因,其實不知道到底會不會比Relu好,只是單純覺得輸入的資料有正負數,而LeakyRelu在尾巴的部分有負數的變化,所以就拿來嘗試了,感覺好了一些,不知道是不是心理作用.

這個三層RNN模型總參數約為30萬個,在選擇將句子以20切成一單位的實驗中(Input\_shape=(58172, 20, 39)),以Batch Size = 128,validation比例為0.1的設定下,五次訓練後可以達到0.65的Validation Accuracy,表示的確有相當程度的達到辨識能力:

## (2) Model description : C N N + R N N

在CNN+RNN的出次嘗試中,延續了前一個RNN模型,只是在前面多加了兩層的一維捲積,因為不確定要選擇的通道數及卷積大小,所以比照處理影像時候的經驗直覺來說的話,不管怎樣至少要比原有的特徵來的多吧?所以第一層有64通道,第二層為128通道,在Padding的方式上選擇了causal·而卷積大小則選擇為5,感覺一個音節提取前後5個音節好像已經不錯了!?而模型的總參數為42萬左右·

而實驗的結果應該是錯了!



因為最後驗證準確率在五次訓練後不到**0.65**左右就停滯了,只是我不知道錯在哪裡而已:

以上兩個Model在每一層後面都使用0.2比例的DropOut層,除了最後一層為SoftMax,每一層都用LeakyRelu激活,Loss Function為categorical crossentropy,優化方式為ADAM·

## (3) Improve my performance

在這次作業實現的過程中,在資料裁切處理完後,前幾天對各種模型的嘗試,始終無法達到有效訓練的成果,不管怎麼使用RNN或CNN或甚麼的,準確率一直停留在0.3左右,實在是個尷尬的數字.

因為如果是有根本性的錯誤,模型準確率在40個結果的亂分類下,準確率應該是2.5%之類極低的數字,但是30%就好像行得通卻又沒有很通的感覺,不斷反覆檢查資料前處理是否有出錯及模型結構會不會太奇怪,都沒有一個結果·

後來靈光一閃想到,在影像前處理時我們會將影像像素從0~255變成0~1之間,如果對這邊的Feature做類似的歸一化處理會不會有效呢!?所以在Input Layer先選擇了Batch Normalization層再開始進入模型的其他層,這樣的調整顯示為非常的有效!一舉從0.3左右提升到了可以過BaseLine的準確度,這幅度簡直是超英趕美!

由於食髓知味的關係,索性就在每一層輸入前都先經過Batch Normalization,但是無法很有效的再提升準確率了!

因此最後各種嘗試的模型主要架構皆為:

Input  $\rightarrow$ 

BN層  $\rightarrow$  數個卷積層(有或無)  $\rightarrow$  數個LSTM層  $\rightarrow$  Time Distribute(選擇40個單元)

 $\rightarrow$  Output

(model compile的方式皆如第二段所述!)

只可惜後來沒有其他更偉大的發現,因此成績只能停留在剛好滑起來滑過 BaseLine的地方!

而只有滑過BaseLine的話很危險,因為有可能無法通過PRIVATE線,所以想到既然在模型上沒有更好的創意,那麼人多力量大,原本只使用MFCC的資料,那就將FBANK也加入吧!!

因此最後的BEST MODEL採用的是雙輸入模型結構,但是考慮到兩種不同的資料,得先提取成同維度的特徵後再行合併·因此結構變為兩種資料各自經過input layer後,先1維捲積成128維後一起進入ADD層,在同維度的位置合併再經過一個卷積層,之後送入LSTM運算·

這樣的結果相當好,從原本15分左右的成績可以提升到13分!相當有信心可以通過PRIVATE了吧?最後作業的BEST MODEL就決定是它了!不過也是因為沒有時間再做其他花俏的嘗試就是了!!

提到時間的話,遇過一些同學是使用每筆資料補成777後再送入模型,這樣訓練的時間相當長.以我的家用簡單版GPU(GTX1050)為例,補成777及使用 MASKING LAYER,不管如何設定FIT參數,跑完一個EPOCH幾乎都要2千秒以上,而使用我的裁切成20個或是最後選擇交作業的36個,時間只要十分之一!! 在效能上獲得很大的好處,可惜最後準確率很不高就是了.

## (4) Experimental results and settings

雖然在使用了BN大法之後,準確率從30%左右翻漲了一倍到60%以上,但是其實是不足以通過BaseLine的.必須為這個作業想一些其他的出路.

在LSTM的嘗試中,使用KERAS實現了四層的雙向LSTM,units數量選擇為128 > 128 > 256 > 256個,這樣子總參數會達到三百萬,訓練速度也因此拉長許多,但是結

果是好的,驗證準確率的準體水準提升了10%左右,也就是五次訓練可以接近**75%**,因此將原本的RNN層代換為雙向LSTM之後,再做一些測試及微調,訓練次數大約**7**次,選出一個稍好的結果,終於剛好BaseLine.

最後經過調整裁切長度及一些微調,成果大概如下:

(MFCC) 純四層LSTM模型:大約14分

(MFCC) CONV1D + LSTM: 大約15分

(MFCC+FBANK):

雙輸入 + CONV1D + LSTM: 大約13分,同時也是BEST MODEL

以上結果皆經過多方嘗試,包括改變卷積的通道數或者LSTM的層數及單元數等等,結果皆大同小異·真的很好奇那些排名前面的人使用了甚麼樣的結構跟方法呢!

